

光无处不在

2017届应届生招聘

海思光电子



华为全球光电技术整合中心-海思微电子



2017届招聘岗位-海思光电子

面向
本科/
硕士

硬件技术工程师

光技术

1、光器件：无源光器件开发、光器件封装、光学薄膜、光学设计、光学精密结构；
2、光芯片：光芯片工艺、光芯片设计&测试

单板硬件开发

从事光模块开发

射频技术

从事光器件RF封装开发

芯片与器件设计工程师

芯片后端

从事硅光CMOS工艺研发

结构与材料工程师

结构

从事光模块/光器件/光芯片

通信设备软件开发工程师

底层软件

从事光电产品的软件研发

面向
博士

激光雷达

负责自动驾驶等场景的激光雷达研究，包含方案设计、开发等

并行光器件研发

负责并行光学光器件研发设计，含设计、封装、工艺等工作

光芯片设计/工艺

负责光芯片研究与设计、建模与仿真、工艺开发与研究、优化改进

光器件RF封装设计

负责光器件封装研究与设计，包括原理设计、软件建模仿真、信号完整性和电磁兼容性分析、性能优化

光系统&器件分析与仿真设计

对光系统/子系统/模块进行仿真分析优化设计高速光网络建立高速光器件/光芯片物理模型的仿真平台与技术分析优化光模块的设计

岗位选择方式

- 本科/硕士的岗位

1. 请登录华为招聘网站<http://career.huawei.com/recruitment>, 选择应届生招聘, 研发类岗位
2. 选择硬件技术工程师下的“光技术”岗位
3. 部门选择“海思半导体与器件业务部”

- 博士的岗位

1. 请登录华为招聘网站<http://career.huawei.com/recruitment>, 择应届生招聘, 研发类岗位
2. 选择硬件技术工程师下的“光技术”岗位
3. 部门选择“海思半导体与器件业务部”
4. [同时投简历到 guanchengbo@huawei.com](mailto:guanchengbo@huawei.com)

示例-光技术岗位（感兴趣部门：请选择“海思半导体与器件业务部”）

[J201607001807]硬件技术工程师

职位类别:

技术

求职意向:

单板硬件开发

射频技术

电源

电磁兼容与安全

器件工程设计及应用

音频器件

Camera器件

硬件测试

光技术

逻辑

高速&高频信号完整性

天线开发

更多

工作地点:

中国\北京-北京 中国\广东-深圳 中国\湖北-武汉

招聘部门:

网络能源产品线

无线网络产品线

海思半导体与器件业务部

IP开发部

固定网络产品线

电信软件业务部

云核心网产品线

更多

我感兴趣的部门:

海思半导体与器件业务部

职责

在这里，你将接触到最高端的光网络通信设备和最详细的硬件设计规范流程；在这里，你将和世界一流的光技术专家并肩作战，与业界著名光器件厂家面对面交流；如果你敢于拼搏、愿意奋斗，有志于引导光通信器件产业的发展，请加入我们，我们会给你最广阔的平台。如果你敢于挑战、愿景远大，有志于引领光通信系统架构的发展趋势，请加入我们，我们会给你最优质的平台。

要求

1、计算机、通信、光学技术等相关专业本科及以上学历；具备光通信器件、光通信设备相关的经验或背景，我们会优先考虑。2、我们有光器件技术、光通信开发、光通信维护三大光硬件技术岗位方向供你选择，总有一款适合你。

申请职位

收藏职位